**半导体所国际合作与交流来访项目申请表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | （中文） | | | | |
| （英文） | | | | |
| 国 别 |  | 来访时间 | | 年 月 日至 月 日 | |
| 交流形式 | 1.访问、考察 2.讲学 3.合作研究 4.商务 5.培训 | | | | |
| 来访人员  情况介绍 |  | | | | |
| 日程安排 |  | | | | |
| 所 内  活动范围 |  | | | | |
| 保密方案 | 包括任务性质、谈判（交流）口径、职责分工、保密措施、具体要求等。 | | | | |
| 预期成果  简要说明 |  | | | | |
| 接待人 |  | | 经费预算 | |  |
| 部门/项目组负责人  审查意见 | 负责人签字：  年 月 日 | | | | |
| 保密办公室审查意见 | 负责人签字：  年 月 日 | | | | |
| 人事处  审核意见 | 签字：  年 月 日 | | | | |
| 主管所领导审批意见 | 签字：  年 月 日 | | | | |